



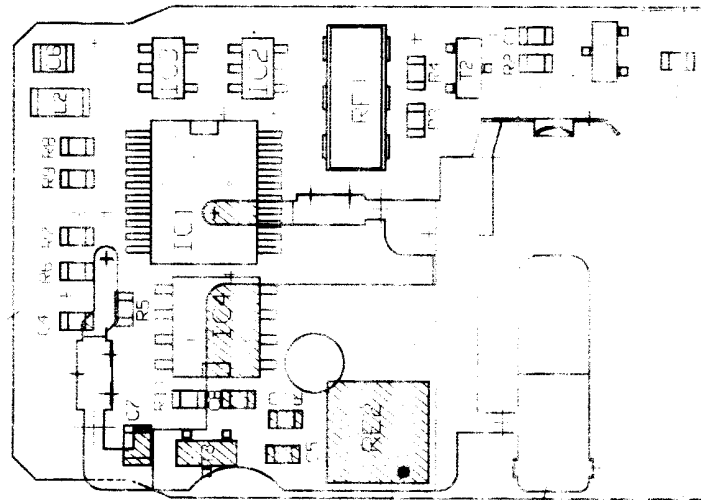
434 MHz / 898893
418 MHz / 898894

100

Bestückung SMD - und konv. Bauteile (Bauteilseite)

Vor der Bestückung ist auf die Leiterplatte (Pos.11) Lotpaste (Pos.12) nach Zeichnung 28 9132 000 Blau 1 aufzubringen.

Leiterplatte Pos.11 Bauteilseite oben



Die Bauteile auf
der Leiterplatte

Die Bauteile auf

Bauteilseite



Die Bauteile auf

Die Bauteile auf

Bestückung

28 9132 000 10

STRIBEL

STRIBEL

